

301348

2025-001

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☒ |
| ☐ | ☐ |
| ☐ | |
| ☐ | |

W. / SS / 19

	:
	2025
	3. 150
	:
	4. MES ERP APS WMS
	: MES ERP APS
	5. AEC - Q101
	:
	6. 5G
	: Clip bond LQFP BGA

	7. :
	8. Clip Bond SiP Flip Chip : Clip Bond Clip Bond Chip 80-150 μm SIP SIP Flip Chip Flip
	9.2024 : 2024
	10. : 1 4-12 2 3 4 5 MES ERP MES/EAP

	2025 5 9